

半導體異質整合設備產業自主化計畫

適用對象：國內半導體異質整合設備及耗材零組件相關產業廠商

輔導內容：推動半導體異質整合設備國產化發展，輔導國內傳統機械業者跨入半導體產業設備製造，培植國內廠商成為半導體產業設備模組供應鏈，強化國內半導體異質整合設備自主研發能力。

技術輔導

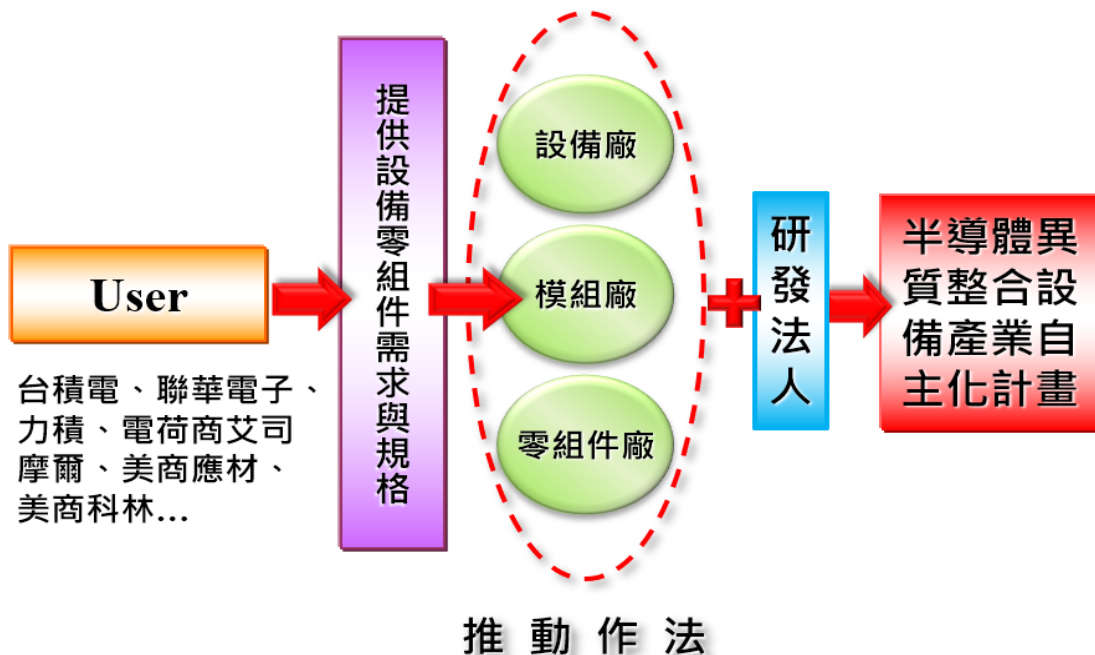
透過技術輔導國內異質整合之廠商建構完善產業環境、突破技術開發瓶頸，藉由**整合國內產學研之能量**，**提升技術能量**；所需之關鍵零組件，以**提升國內產業自製率與設備供應鏈韌性**。

研發創新(輔導)



- 限1家業者申請
- 政府款補助上限**200萬元**

- 每案執行期程當年度為限
- 廠商自籌款比例**50%以上**



聯絡資訊:

財團法人金屬工業研究發展中心

胡先生/專案工程師

電話：07-351-7161#6339